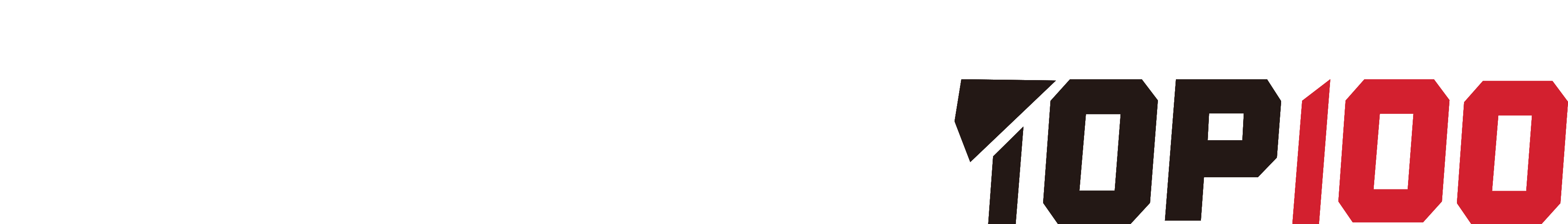
**2023中国水泥产业峰会**

**暨 颁奖典礼**

**参会回执**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | |
| 联 系 人 |  | | 电 话 |  | |
| 姓 名 | 性 别 | 部门/职务 | 电 话 / 手 机 | | 住宿（单/标间） |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 费用总额 | 万 仟 佰 拾 元整 | | | 小 写 | ￥ |
| 参会方式 | 1、推荐二维码扫码报名，方便更快捷；  2、将参会回执传真或发邮件至中国水泥网（请于2023年3月 6日前回传：传真0571-85304444**、**邮箱**kejun@ccement.com）** | | | | |
| 关注内容 |  | | | | |
| 付款方式 | 户 名：杭州砼福科技有限公司  账 号：1202023419100017716  开户行：工商银行景江苑支行  **付款时请务必备注参会企业名称** | | | | |